

実装業界の本流にアクセスする技術専門誌

エレクトロニクス

# 実装技術 2015/2016

Electronic Packaging Technology

## Vol.31/32 年間特集予定表

月号	発行日	特集名	対象展示会	申込メ日	原稿メ日
----	-----	-----	-------	------	------

### 2015

8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月22日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術		7月21日	7月27日
10月号	9月20日	●電子部品	CEATEC JAPAN (10/6~10/10) 関西 設計・製造ソリューション展 (10/7~10/9)	8月20日	8月25日
11月号	10月20日	●実装工程を考える		9月24日	9月28日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	SEMICON JAPAN (12/16~12/18)	10月20日	10月26日

### 2016

1月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン (1/13~1/15)	11月20日	11月25日
2月号	1月20日	●検査技術	nano tech (1/27~1/29)	12月20日	12月25日
3月号	2月20日	●プリント配線板/フレキシブルプリント配線板		1月20日	1月25日
4月号	3月20日	●製品製造現場	ファインテック・ジャパン (未定) 名古屋 設計・製造ソリューション展 (4/19~4/21)	2月20日	2月25日
5月号	4月20日	●環境関連技術		3月21日	3月28日
6月号	5月20日	●プリント配線板製造	JPCAショー、JISSO PUROTEC (未定) 画像センシング展 (未定)	4月20日	4月27日
7月号	6月19日	●設計・解析・シミュレーション	設計・製造ソリューション展 (未定)	5月20日	5月27日
8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月20日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術		7月20日	7月25日
10月号	9月20日	●電子部品	CEATEC JAPAN (未定) 関西 設計・製造ソリューション展 (未定)	8月22日	8月29日
11月号	10月20日	●実装工程を考える(仮)		9月20日	9月25日
12月号	11月20日	半導体実装(3次元実装、その他)	SEMICON JAPAN (未定)	10月21日	10月27日

※本内容は、編集の都合により変更になる場合もありますので、予めご了承下さい。

2015.6